

Surface Mount Fuse, 11 x 4.6 mm, Quick-Acting F, Telecom



IEC 60127-4 · 250 VAC · 250 VDC · Quick-Acting F

**Description**

- Directly solderable on printed circuit boards

Standards

- IEC 60127-4/2
- UL 248-14
- CSA C22.2 no. 248.14
- Telcordia GR-1089
- UL 60950 / IEC 60950
- ITU-T K.20 and K.21
- TIA-968-A

Approvals

- VDE Certificate Number: 106328
- UL File Number: E41599
- CSA File Number: 51172

Applications

- xDSL and ADSL linecards and modems

References

[Packaging Details](#)

Weblinks

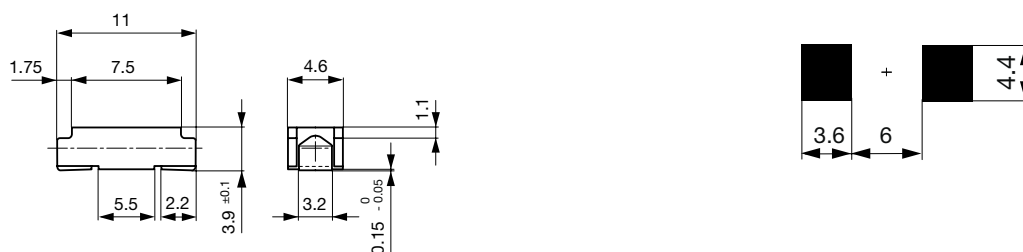
[pdf-datasheet](#), [html-datasheet](#), [General Product Information](#), [Approvals](#), [CE declaration of conformity](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [e-Shop](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Detailed request for product](#)

Technical Data

Rated Voltage	250 VAC, 250 VDC
Rated Current	0.25 - 3.15 A
Breaking Capacity	100 A
Characteristic	Quick-Acting F
Mounting	PCB,SMT
Admissible Ambient Air Temp.	-40 °C to 125 °C
Climatic Category	40/085/21 acc. to IEC 60068-1
Material: Housing	Thermoplastic, UL 94V-0
Material: Terminals	Tin-Plated Copper Alloy
Unit Weight	0.36 g
Storage Conditions	0 °C to 60 °C, max. 70% r.h.
Product Marking	 Type, Current, Characteristic, Breaking Capacity, Approvals

Soldering Methods	Reflow, Wave
Solderability	245 °C / 3 sec acc. to IEC 60068-2-58, Test Td
Resistance to Soldering Heat	260 °C / 10 sec acc. to IEC 60068-2-58, Test Td
Current Carrying Capacity	acc. to EIA/IS-722, Test 4.3.3
Load Humidity Test	MIL-STD-202, Method 103B 0.1 x In @ 0.85 r.H. @ 85 °C
Moisture Resistance Test	MIL-STD-202, Method 106E (50 cycles in a temp./mister chamber)
Terminal Strength	MIL-STD-202, Method 211A Deflection of board 1 mm for 1 minute
Thermal Shock	MIL-STD-202, Method 107D (200 air-to-air cycles from -55 to +125 °C)
Case Resistance	acc. to EIA/IS-722, Test 4.7 >100 MΩ (between leads and body)
Mechanical Shock	MIL-STD-202, Method 213B (Shock 50gn, half sine wave, 11 ms)
Vibration, High Frequency	MIL-STD-202, Method 204D Shock 20 gn, 20 min, 10-2 kHz, 12 cyc.
Resistance to Solvents	MIL-STD-202, Method 215A
Flammability	min. UL 94V-1 (acc. to EIA/IS-722, Test 4.12)

Dimensions

 11 mm


Soldering pads

Pre-Arcing Time

Rated Current In	1.25 x In min.	2.0 x In max.	10.0 x In min.	10.0 x In max.
------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

0.25 A - 3.15 A	60 min	120 s	1 ms	10 ms
-----------------	--------	-------	------	-------

Variants

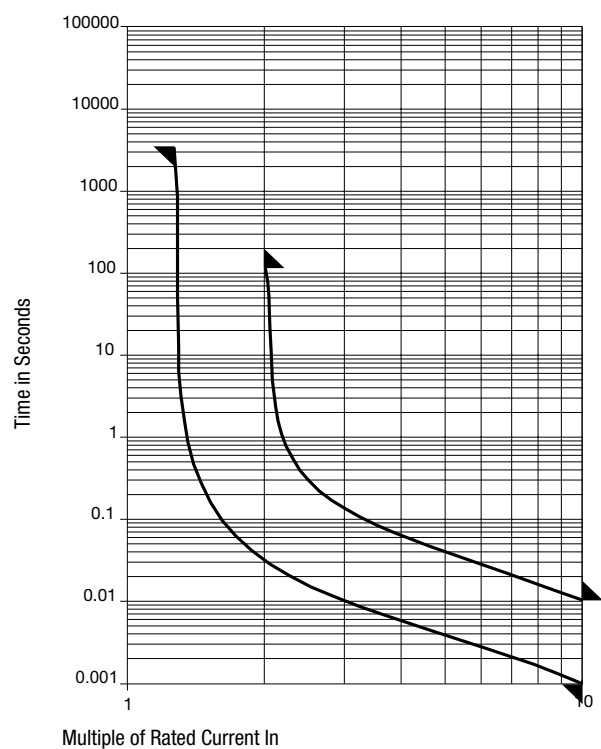
Rated Current [A]	Rated Voltage [VAC]	Rated Voltage [VDC]	Voltage Drop 1.0 In typ. [mV]	Power Dissipation 1.25 In typ. [mW]	Melting I ² t 10.0 Intyp. [A ² s]	GR-1089-CORE [A]	UL60950	ITU - Lightning Surge [A]	ITU - Power Induc-	ITU - Power Contact [A]	Order Number
0.25	250	250	1100	480	0.012	< 1.9	●	3.9		100.0	2070.0010.xx
0.315	250	250	1000	430	0.019	< 1.9	●	4.3	●	100.0	2070.0011.xx
0.4	250	250	230	190	0.02	3.1	●	5	●	100.0	2070.0012.xx
0.5	250	250	190	190	0.03	5.1	●	10	●	100.0	2070.0013.xx
0.63	250	250	170	230	0.07	9.2		16	●	100.0	2070.0014.xx
0.8	250	250	200	330	0.12	13.15		22	●	100.0	2070.0015.xx
1	250	250	170	390	0.23	13.15		27	●	100.0	2070.0016.xx
1.25	250	250	150	390	0.47	13.15		43	●	100.0	2070.0017.xx
1.6	250	250	150	490	0.84	13.15		67	●	100.0	2070.0018.xx
2	250	250	140	600	1.4	13.15		67	●	100.0	2070.0019.xx
2.5	250	250	130	670	2.6	13.15		67	●	100.0	2070.0020.xx
3.15	250	250	130	870	4.8	13.15		67	●	100.0	2070.0021.xx

1) 100 A @ 250 VAC/DC

Packaging Unit

.xx = .11 Plastic Bag (100 pcs.)
 .xx = .24 Blister Tape 33 cm Reel (2000 pcs.)

[Kennlinien]



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9